



各 位

平成 17 年 6 月 23 日

会 社 名 日本電子材料株式会社
代 表 者 の
役 職 名 代表取締役社長 坂根 英生
(コード番号 6855 東証第 2 部)
問い合わせ先 I R 室 室長 原 靖人
電 話 0 6 (6 4 8 2) 2 4 3 2

会社の分割による静岡工場の分社化のお知らせ

当社は、平成 17 年 6 月 23 日開催の当社取締役会において、平成 17 年 10 月 1 日を期して、下記のとおり当社の静岡工場を会社分割し、新会社である JEM 静岡株式会社に承継することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 会社分割の目的

事業環境に適応した効率的運営と迅速な意思決定を図るため静岡工場を分社化することといたしました。

2. 会社分割の要旨

(1) 分割の日程

分割計画書承認取締役会	平成 17 年 6 月 23 日
分 割 期 日	平成 17 年 10 月 1 日 (予定)
分 割 登 記	平成 17 年 10 月 5 日 (予定)

(2) 分割方式

分割方式

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする分社型新設分割であります。なお、本会社分割は、株主総会の承認を得ない簡易分割で行ないます。

当分割方式を採用した理由

新設会社が当社との経常的一本化を維持しながら、迅速な意思決定と運営の効率化を図ることを目的としたことから分社型新設分割といたしました。

(3)株式の割当

当新設会社が本件分割に際して発行する普通株式 1,600 株は、その全てを当社に割当て交付いたします。

(4)分割交付金

分割交付金は有りません。

(5)承継会社が承継する権利義務

資産、負債及びこれらに付随する権利義務

新設会社は、器具備品等の設備の一部と、静岡工場の賃借契約を当社から承継することとし、債権債務は承継いたしません。

労働契約

分割期日において、静岡工場に勤務する全従業員を対象として当社の基本的な労働契約上の地位を承継いたします。ただし、分割期日現在、引き続き従事している者に限るものといたします。

(6)債務履行の見込み

本分割において、当社および JEM 静岡株式会社が負担すべき債務については履行の見込みの問題はないものと判断いたします。

(7)承継会社に新たに就任する役員

取締役・・・村上 信行、坂根 英生、石田 進

監査役・・・ 豎山 義三

3. 分割当事会社の概要

(1)商号	日本電子材料株式会社 (分割会社)	JEM 静岡株式会社 (承継会社)
(2)事業内容	半導体検査用部品及び電子管部品の製造・販売	半導体検査用部品の製造・販売
(3)設立年月日	昭和 35 年 4 月 6 日	平成 17 年 10 月 1 日 (予定)
(4)本店所在地	兵庫県尼崎市西長洲町 2 丁目 5 番 13 号	静岡県静岡市清水区草薙 2168 番地の 1
(5)代表者	代表取締役社長 坂根 英生	代表取締役社長 村上 信行
(6)資本金	983,100 千円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	80,000 千円
(7)発行済株式総数	10,604,880 株 (平成 17 年 6 月 23 日現在)	1,600 株
(8)株主資本	8,899,930 千円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	80,000 千円
(9)総資産	12,066,027 千円 (平成 17 年 3 月 31 日現在)	80,000 千円
(10)決算期	3 月 31 日	3 月 31 日
(11)従業員数	461 名	79 名 (予定)
(12)主要取引先	(販売先) (株)東芝セミコンダクタ-社 シャープ(株) ソニーセミコンダクタ九州(株) (仕入先) 住金セラミック・アンド・クォーツ (株) 下田工業(株) 住友電気工業(株)	日本電子材料株式会社
(13)大株主及び持株比率	(有)大久保興産 10.67% 大久保昌男 9.36% 大久保和正 4.67% 日本トラスティ・サービス信託銀行 4.56% 日本マスタートラスト信託銀行 4.35% (平成 17 年 3 月 31 日現在)	日本電子材料株式会社 100.0%
(14)主要取引銀行	(株)UFJ 銀行、(株)三井住友銀行、 (株)東京三菱銀行、(株)肥後銀行	(株)UFJ 銀行
(15)当事会社の関係	資本関係	当社は、新設会社の発行済株式総数の 100% を保有します。
	人的関係	当社は、新設会社に取り締役 3 名、監査役 1 名を派遣します。
	取引関係	製造委託等

(16)最近3決算期間の業績

決 算 期	日本電子材料株式会社（分割会社）		
	平成 15 年 3 月期	平成 16 年 3 月期	平成 17 年 3 月期
売上高 (百万円)	7,636	8,463	10,444
営業利益 (百万円)	1,220	1,305	1,511
経常利益 (百万円)	1,416	1,430	1,634
当期純利益 (百万円)	782	830	1,091
1株当たり当期純利益 (円)	110.22	97.22	127.11
1株当たり配当金 (円)	30	20	30
1株当たり株主資本 (円)	1,076.53	978.62	1,085.41

4. 分割する事業部門の内容

(1) 静岡工場の内容

半導体検査用部品の製造であります。

(2) 静岡工場の平成 17 年 3 月期における生産高

	静岡工場 (a)	当社実績 (b)	比率 (a / b)
生産高	829 百万円	10,444 百万円	7.94%

(3) 譲渡資産、負債の項目および金額（平成 17 年 10 月 1 日見込み）

（単位：百万円）

資 産		負 債	
項 目	帳簿価額	項 目	帳簿価額
流動資産	25	流動負債	-
固定資産	43		
その他の投資	12		
合 計	80	合 計	-

5. 分割後の当社の状況

(1) 商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金及び決算期の変更はありません。

(2) 総資産

総資産の変動はありません。

(3) 業績に与える影響

新設会社は、当社の 100% 連結子会社となるため、本分割が当社の連結業績に与える影響はありません。

また、単独業績に与える影響は軽微となる見込みであります。

以 上